

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2026-009

杭州晶华微电子股份有限公司

关于 2025 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》。现将相关情况具体内容公告如下：

一、计提资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述

公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，结合公司实际情况，为真实、准确地反映公司 2025 年度的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应跌价及减值准备，对交易性金融负债按照公允价值进行确认，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年计提金额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,613.65
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	3,661.97

二、计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的具体说明

（一）信用减值损失

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通

过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2025年度需转回信用减值损失金额 3.83 万元。

（二）资产减值损失

1. 存货跌价准备

在资产负债表日，公司按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合产品预计售价、存货的库龄、通用性及周转情况对存货进行减值测试。2025 年度需计提存货跌价损失金额 235.69 万元。

2. 商誉减值准备

（1）商誉的形成

2024 年 12 月，公司以自有资金 20,000 万元收购深圳芯邦科技股份有限公司持有的深圳晶华智芯微电子有限公司（下称：晶华智芯）100% 股权。根据协议，交易总价中的 6,000 万元为有条件支付对价，将依据晶华智芯 2025 年度至 2027 年度累计净利润不低于 4,000 万元的业绩目标完成情况分期支付（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，晶华智芯成为公司的全资子公司，公司将支付的合并成本超过应享有晶华智芯的可辨认净资产公允价值份额的差额 15,793.24 万元确认为商誉。

（2）本次计提商誉减值的原因和金额

本年度，晶华智芯受市场变化、竞争加剧和新产品推出延期等因素影响，晶华智芯经营业绩不及预期。截至 2025 年 12 月 31 日，公司管理层预计晶华智芯未来经营与原预测存在一定差距。经公司管理层审慎判断，认为晶华智芯包含商誉的资产组存在一定减值迹象。经减值测试，公司 2025 年度计提商誉减值准备金额 3,377.96 万元。

综上，2025 年度计提资产减值损失共计 3,613.65 万元。

（三）确认公允价值变动损益

本次交易完成后，公司在确认商誉金额的同时，将未来分期支付的或有对价 6,000 万元确认为交易性金融负债。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及会计政策的相关规

定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债），按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

根据晶华智芯 2026 年度至 2027 年度业绩承诺目标的达成预期，公司对未来分期支付的或有对价的公允价值进行估计，2025 年度公司确认交易性金融负债产生的公允价值变动收益为 3,661.97 万元。

三、计提资产减值准备和确认公允价值变动损益对公司的影响

综上所述，本年度公司转回信用减值损失 3.83 万元，计提资产减值损失 3,613.65 万元，确认公允价值变动收益 3,661.97 万元，合计增加公司 2025 年度合并利润总额 52.15 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述数据已经公司 2025 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够合理地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日